

SOM-TL3568-S

工业核心板规格书



广州创龙电子科技有限公司

© 2013 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd.

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/10/09	V1.5	1. 描述优化。
2024/07/18	V1.4	1. 更新产品订购型号。 2. 更新电气特性。 3. 内容优化。
2023/06/13	V1.3	1. 更新产品图片。 2. 内容优化。
2023/04/17	V1.2	1. 更新软件参数。 2. 内容优化。
2023/12/29	V1.1	1. 更新软硬件参数。 2. 更新开发资料。 3. 更新电气特性。 4. 描述优化。
2023/11/13	V1.0	1. 初始版本。

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

目 录

1 核心板简介..... 4

2 典型应用领域..... 5

3 软硬件参数..... 5

4 开发资料..... 10

5 电气特性..... 11

6 机械尺寸..... 11

7 转接板安装图..... 12

8 产品订购型号..... 13

9 核心板套件清单..... 14

10 技术服务..... 15

11 增值服务..... 15

更多帮助..... 16

1 核心板简介

创龙科技 SOM-TL3568-S 是一款基于瑞芯微 RK3568J/RK3568B2 处理器设计的四核 ARM Cortex-A55 国产工业核心板，主频高达 2.0GHz。核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案，国产化率 100%。

核心板通过邮票孔 + 平面网格阵列连接方式引出 GMAC、USB、SATA、PCIe、HDMI、LVDS、RGB、MIPI、SDIO、CAN、UART、SPI、PDM 等接口，支持多屏异显、Mali-G52-2EE GPU、1080P@60fps H.265/H.264 视频编码、4K@60fps H.265/H.264 视频解码，并且内置 1TOPS 算力 NPU。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证，质量稳定可靠，可满足各种工业应用环境要求。

用户使用核心板进行二次开发时，仅需专注上层运用，可快速进行产品方案验证，降低开发难度、缩短研发周期，从而降低综合成本、抢占市场先机。



图 1 核心板正面图



图 2 核心板背面图

因我们的存在，让嵌入式应用更简单



图 3 核心板斜视图



图 4 核心板侧视图

2 典型应用领域

- ✓ 工商业储能 EMS
- ✓ 小电流选线
- ✓ 通讯管理机
- ✓ 运动控制器
- ✓ AGV 机器人
- ✓ 医疗内窥镜

3 软硬件参数

硬件框图

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

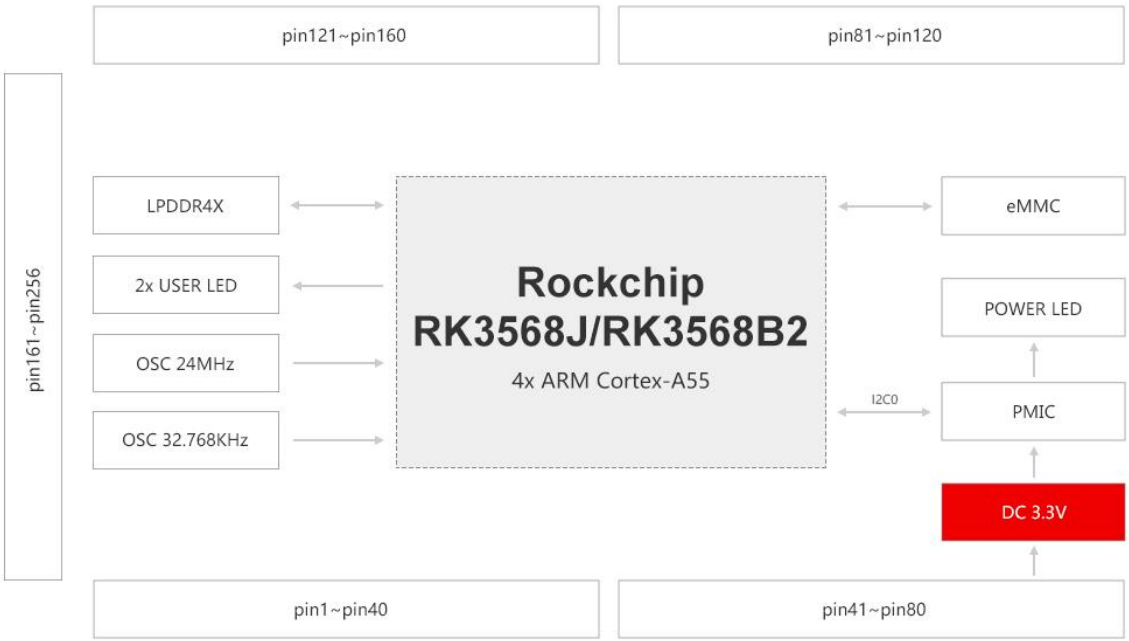


图 5 核心板硬件框图

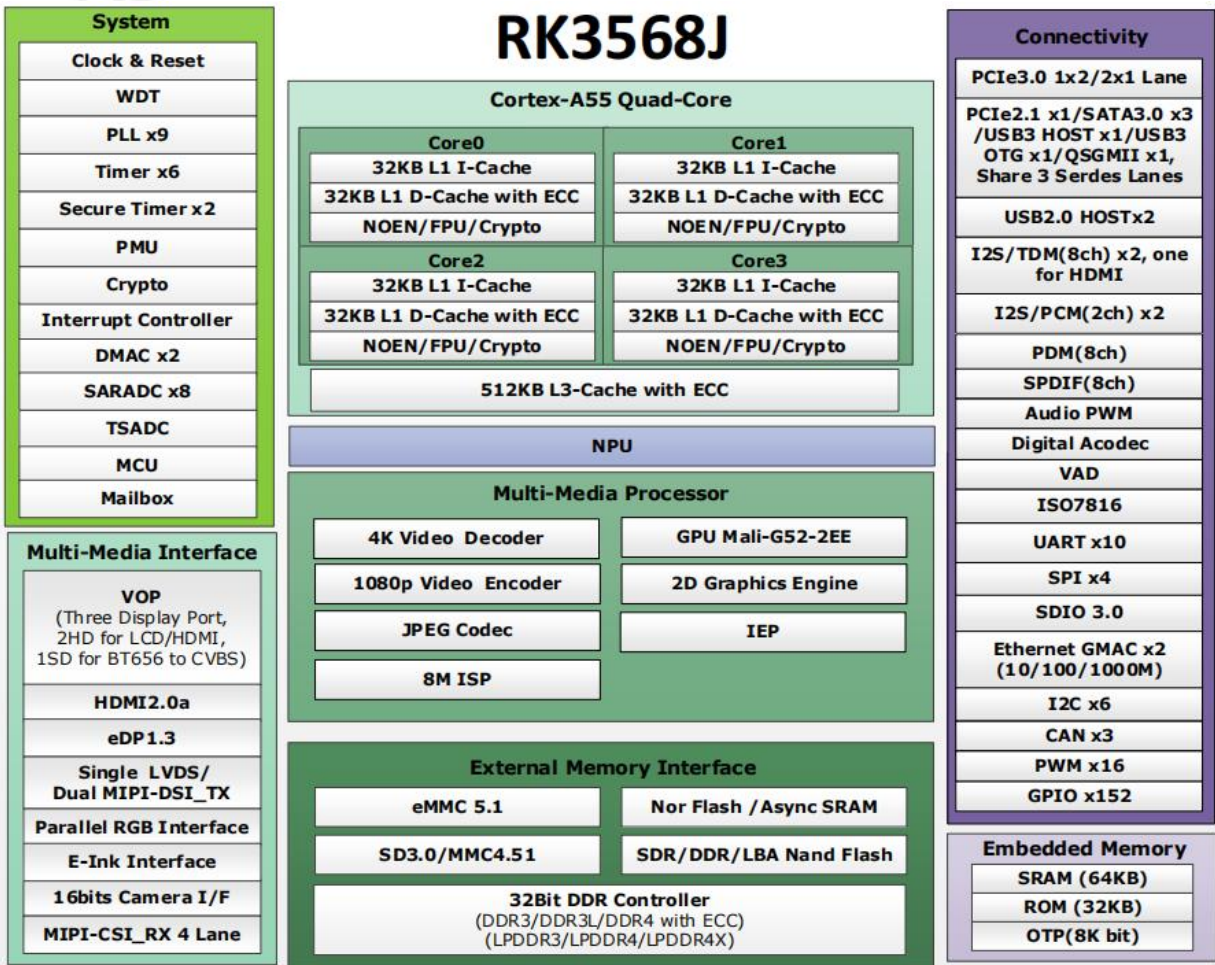


图 6 RK3568J 处理器功能框图

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

硬件参数

表 1

CPU	瑞芯微 RK3568J/RK3568B2, 22nm
	4x ARM Cortex-A55(64bit) RK3568J 主频: normal mode 1.4GHz, overdrive mode 1.8GHz RK3568B2 主频: 2.0GHz
	NPU: 1TOPS 支持 INT8/INT16/FP16/BFP16 支持 TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet 深度学习框架
	GPU: Mali-G52-2EE, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0
	Decoder: 支持 4K@60fps H.265/H.264
	Encoder: 支持 1080P@60fps H.265/H.264
	ISP: 8M, 支持 HDR(High-Dynamic Range)
ROM	8/16/32GByte eMMC
RAM	1/2/4GByte LPDDR4X
LCC + LGA	4x 40pin (LCC 邮票孔, 间距 1.0mm) + 96pin (LGA 平面网格阵列, 直径 1.0mm), 共 256pin
LED	1x 电源指示灯
	2x 用户可编程指示灯
Video IN	1x DVP, 输入频率高达 150MHz, 支持 8、10、12、16 位模式
	1x MIPI CSI, 包含 4Lane 数据通道, 每 Lane 高达 2.5Gbps; 支持 2x 2Lane 和 1x 4Lane
Video OUT (支持 3 路同时输出)	1x RGB, 支持 RGB888/RGB666/BT.656/BT.1120, 分辨率高达 1080P@60fps
	1x LVDS, 单通道输出, 支持 1280x800@60fps; 双通道输出, 支持 1080P@60fps 备注: 与 MIPI DSI0 通道复用
	1x MIPI DSI, 单通道输出, 支持 1080P@60fps; 双通道输出, 支持 2560x1440@60fps
	1x HDMI, HDMI 2.0, 支持 1080P@120fps、4K@60fps
	1x EBC(E-ink Electronic Paper Display), 16bit data, 支持 2200x1650
Audio	2x I2S/TDM(I2S0/I2S1), 8 通道, 分辨率范围为 16bit~32bit, 采样率高达

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

	192KHz 备注: I2S0 仅限 HDMI 使用
	2x I2S/PCM(I2S2/I2S3), 2 通道, 支持 I2S/PCM, 分辨率范围为 16bit~32bit, 采样率高达 192KHz
	1x PDM, 8 通道, 分辨率范围为 16bit~24bit, 采样率高达 192KHz
其他硬件资源	3x SDMMC(SDMMC0、SDMMC1、SDMMC2), 支持 SDIO 3.0、SD 3.0/MMC 4.51 备注: SDMMC1 与 GMAC0 存在引脚复用关系
	1x PCIe 3.0 PHY 接口, 支持 1x 2Lane 或 2x 1Lane 模式, 支持 PCIe 3.1(8Gbps) 协议, 向下兼容 PCIe 2.1 协议和 PCIe 1.1 协议 备注: 1x 2Lane 仅支持 Root Complex(RC)模式, 2x 1Lane 支持 Root Complex(RC)和 End Point(EP)模式
	1x PCIe 2.1, 支持 Root Complex(RC)模式, 通信速率高达 5Gbps 备注: PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0/QSGMII Share 3 Serdes Lane
	3x SATA 3.0, 支持 eSATA, 通信速率高达 6Gbps
	2x GMAC, 支持 RMII/RGMII PHY 接口(10/100/1000Mbps)
	1x QSGMII/SGMII, 支持 1000Mbps (SGMII 模式)
	1x USB3.0 HOST, 速率高达 5Gbps
	1x USB3.0 OTG, 速率高达 5Gbps
	2x USB2.0 HOST, 速率高达 480Mbps
	1x FSPI, 支持 SDR 模式, 支持单/双/四线 IO 模式
	3x CAN, 支持 CAN-FD 功能
	4x SPI, 支持主从模式, 软件可配置
	6x I2C(I2C0~5), 支持 7bit 和 10bit 地址模式, 通信速率高达 1Mbps 备注: 核心板板载 PMIC 已使用 I2C0, 地址为 0x20、0x40, I2C0 同时引出至邮票孔
	10x UART, 支持 4Mbps 波特率
	8x Timer, 64bit, 支持定时中断操作
	16x PWM, 支持 32bit 定时器/计数器
	1x Watchdog, 32 位看门狗计数器, 可编程复位脉冲长度
	1x 8ch SPDIF, 8 通道, 采样率 32KHz~192KHz
	1x ISO7816, 支持卡激活和失活, 支持冷/暖复位, 支持应答复位(ATR)响应接收
	1x SARADC, 1x 8 通道输入, 10bit 分辨率, 采样率高达 1MSPS

因我们的存在, 让嵌入式应用更简单

备注: 部分引脚资源存在复用关系; 核心板未引出 CPU 的 eDP 功能, 以及未引出 PMIC 的 I2S、SPK_OUT、MIC IN 功能。

软件参数

表 2

操作系统	Buildroot-2018.02(Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232) Debian-10.13(Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232) Android 13 OpenHarmony-v3.2.4 翼辉 SylixOS V2.3.12 麒麟 KylinOS Embedded Linux V10 SP1 Ubuntu18.04	
图形界面开发工具	Qt-5.15.2	
软件开发套件提供	rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120 rk356x_amp_sdk_release_v1.2.3_20230515 Rockchip Android 13.0 SDK OpenHarmony-v3.2.4-Release	
驱动支持	SPI FLASH	LPDDR4X
	eMMC	UART
	LED	KEY
	SDIO	HDMI OUT
	MIPI LCD	LVDS LCD
	TFT LCD	Ethernet
	USB3.0/2.0	ADC
	RS232	RS485
	CAMERA	CAN
	RTC	PCIe 4G/5G/NVMe
	WIFI	Bluetooth
	Touch Screen	SD

备注: 我司默认仅提供翼辉 SylixOS、麒麟 KylinOS 系统的测试镜像, 如需对翼辉 SylixOS、麒麟 KylinOS 系统进行编译和开发, 请与我司联系。

因我们的存在, 让嵌入式应用更简单

4 开发资料

- (1) 提供核心板引脚定义、核心板 3D 图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet，协助国产元器件方案选型，缩短硬件设计周期；
- (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码，以及丰富的 Demo 程序；
- (3) 提供完整的平台开发包、入门教程，节省软件整理时间，让应用开发更简单；
- (4) 提供详细的 ARM + FPGA 异构多核架构通信教程，解决 ARM + FPGA 异构多核开发瓶颈。

开发案例主要包括：

- Linux、Linux-RT、Qt 应用开发案例
- Baremetal（裸机）、RT-Thread(RTOS)开发案例
- Android 操作系统演示、应用开发案例
- OpenHarmony 操作系统演示、应用开发案例
- Debian 操作系统演示案例
- 基于 Debian 的 ROS 操作系统演示案例
- 翼辉 SylixOS、麒麟 KylinOS 国产操作系统演示案例
- Docker 容器技术、MQTT 通信协议演示案例
- 4G/5G/WIFI/Bluetooth 开发案例
- IgH EtherCAT/Acontis EtherCAT 主站、CAN 开发案例
- 多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
- 基于 PCIe、FSPI 的 ARM + FPGA 通信开发案例
- 基于 Linux + RT-Thread/Baremetal 的 AMP 开发案例
- 基于 AMP 的多通道 AD 采集开发案例
- NPU 开发案例

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

➤ ISP 图像处理开发案例

5 电气特性

工作环境

表 3

环境参数	最小值	典型值	最大值
工作温度（工业级）	-40℃	/	85℃
工作温度（宽温级）	-20℃	/	85℃
工作电压	/	3.3V	/

功耗测试

表 4

工作状态	电压典型值	电流典型值	功耗典型值
状态 1	3.3V	0.46A	1.52W
状态 2	3.3V	0.77A	2.54W

备注：功耗基于 TL3568-EVM-S 评估板（CPU 为 RK3568J、ARM Cortex-A55 主频为 1.4GHz）运行 Buildroot 系统，在自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关，仅供参考。

空闲状态：系统启动，评估板不接入其他外接模块，不执行程序。

满负荷状态：系统启动，评估板不接入其他外接模块，运行 DDR 压力读写测试程序，4 个 ARM Cortex-A55 核心的资源使用率约为 100%。

6 机械尺寸

表 5

PCB 尺寸	45mm*45mm
PCB 层数	10 层

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

PCB 板厚	1.6mm
--------	-------

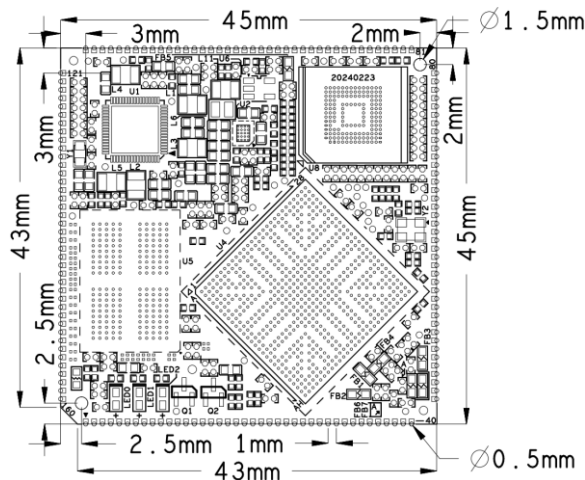


图 7 核心板机械尺寸图

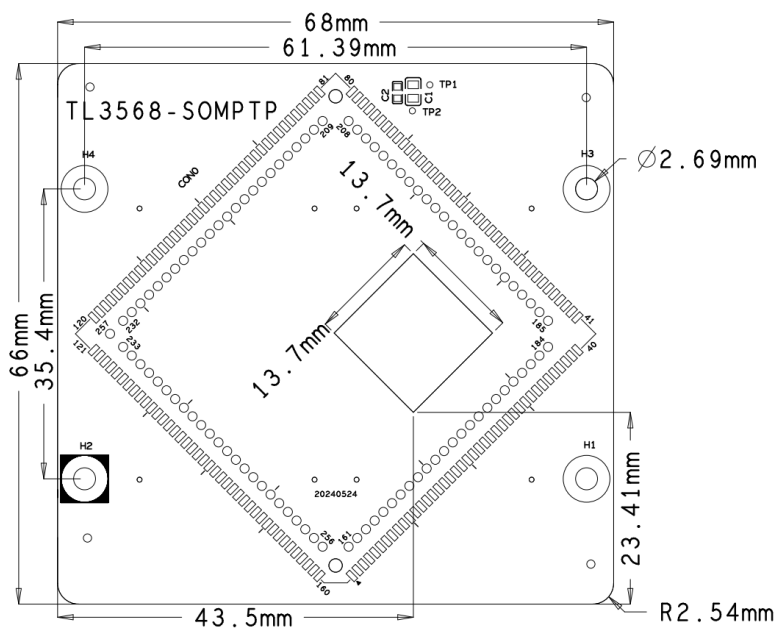


图 8 转接板机械尺寸图

7 转接板安装图

SOM-TL3568-S 核心板与 SOM-TL3568 核心板（B2B 连接器版本）共用 TL3568-EVM 评估底板。在前期评估与开发阶段，需将 SOM-TL3568-S 核心板通过 TL3568-SOMPTP 转接板安装至 TL3568-EVM 评估底板进行测试。

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

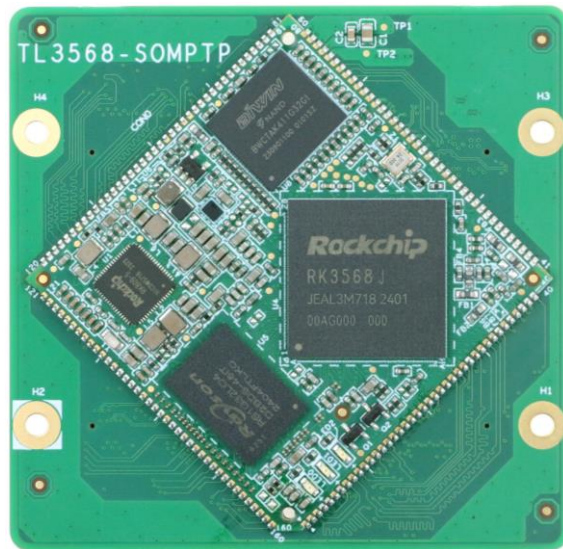


图 9 TL3568-SOMPTP 转接板

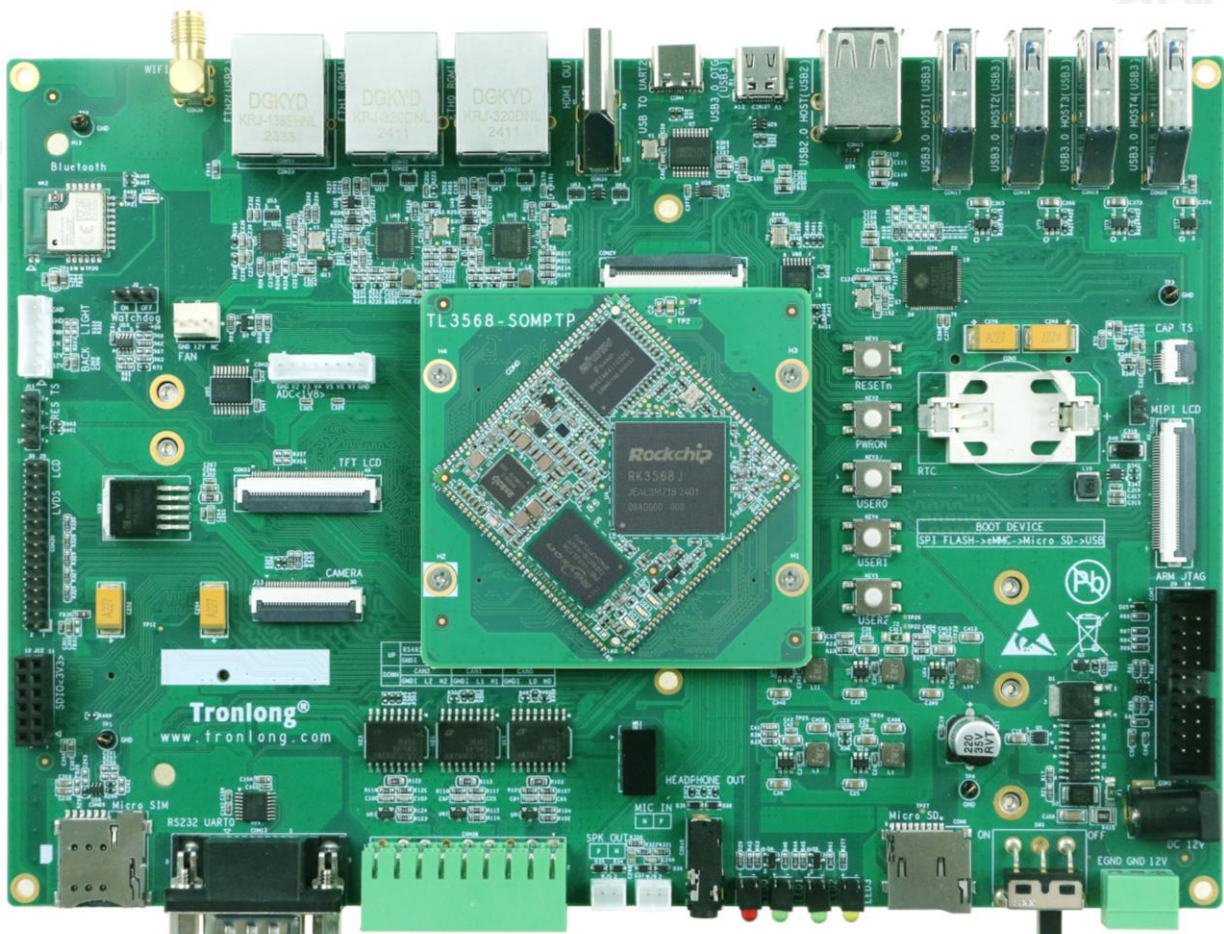


图 10 TL3568-EVM-S 评估板

8 产品订购型号

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

表 6

配置	型号	CPU	主频	eMMC	LPDDR4X	温度级别	是否为全国产
S (标配)	SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.2-S	RK3568J	1.8GHz	8GByte	1GByte	工业级	是
A	SOM-TL3568-128GE16GD-I-A1.2-S	RK3568J	1.8GHz	16GByte	2GByte	工业级	是
B	SOM-TL3568-256GE32GD-I-A1.2-S	RK3568J	1.8GHz	32GByte	4GByte	工业级	是
C	SOM-TL3568-64GE8GD-W-A1.2-S	RK3568B2	2.0GHz	8GByte	1GByte	宽温级	是
D	SOM-TL3568-128GE16GD-W-A1.2-S	RK3568B2	2.0GHz	16GByte	2GByte	宽温级	是
E	SOM-TL3568-256GE32GD-W-A1.2-S	RK3568B2	2.0GHz	32GByte	4GByte	宽温级	是

备注：标配为 SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.2-S，其他型号请与相关销售人员联系。

型号参数解释

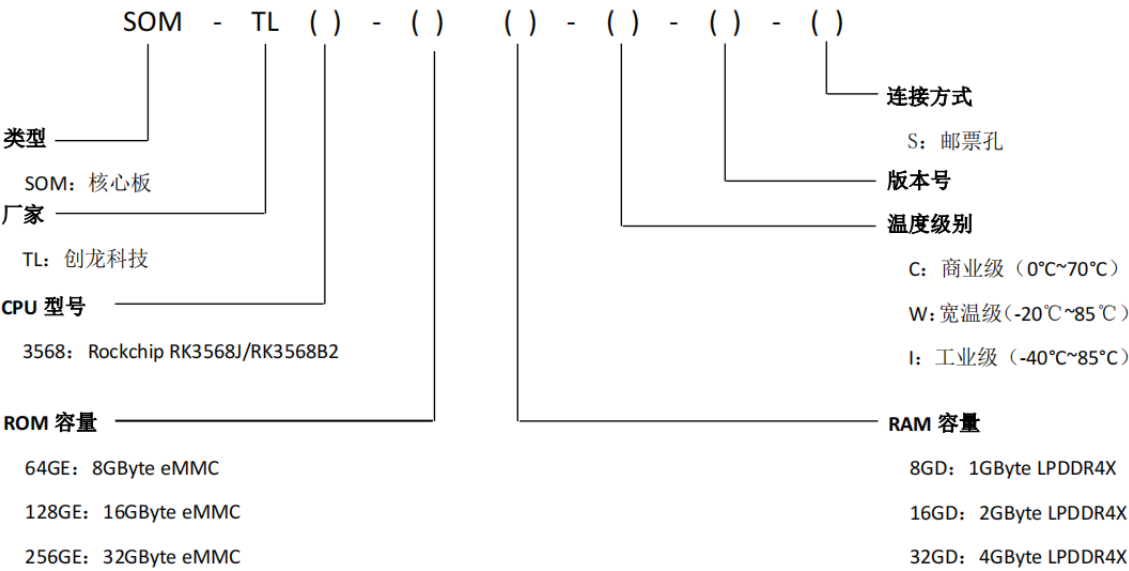


图 11

9 核心板套件清单

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

表 7

名称	数量	备注
SOM-TL3568-S 核心板	1 个	/

10 技术服务

- （1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误；
- （2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题；
- （3）协助产品故障判定；
- （4）协助正确编译与运行所提供的源代码；
- （5）协助进行产品二次开发；
- （6）提供长期的售后服务。

11 增值服务

- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训

更多帮助

销售邮箱: sales@tronlong.com

技术邮箱: support@tronlong.com

创龙总机: 020-8998-6280

技术热线: 020-3893-9734

创龙官网: www.tronlong.com

技术论坛: www.51ele.net

官方商城: tronlong.tmall.com

RK3568 交流群: 567208221

瑞芯微官网: www.rock-chips.com